## 中国半导体IP核市场当前现状分析及未来前景展望报告2023-2030年

产品名称	中国半导体IP核市场当前现状分析及未来前景展 望报告2023-2030年
公司名称	鸿晟信合研究网
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区日坛北路19号楼9层(08)(朝外孵化 器0530)
联系电话	18513627985 18513627985

## 产品详情

中国半导体IP核市场当前现状分析及未来前景展望报告2023-2030年

【全新修订】: 2023年12月

【出版机构】:中赢信合研究网

【内容部分有删减,详细可参中赢信合研究网出版完整信息!】

【报告价格】:[纸质版]:6500元[电子版]:6800元[纸质+电子]:7000元(可以优惠)

【服务形式】: 文本+电子版+光盘

【联系人】:何晶晶 顾佳

免费售后 服务一年,具体内容及订购流程欢迎咨询客服人员

- 1半导体IP核市场概述
- 1.1 半导体IP核市场概述

1.2 不同产品类型半导体IP核分析 1.2.1 软核 1.2.2 硬核 1.2.3 固核 1.3 全球市场不同产品类型半导体IP核销售额对比(2019 VS 2023 VS 2030) 1.4 全球不同产品类型半导体IP核销售额及预测(2019-2030) 1.4.1 全球不同产品类型半导体IP核销售额及市场份额(2019-2023) 1.4.2 全球不同产品类型半导体IP核销售额预测(2023-2030) 1.5 中国不同产品类型半导体IP核销售额及预测(2019-2030) 1.5.1 中国不同产品类型半导体IP核销售额及市场份额(2019-2023) 1.5.2 中国不同产品类型半导体IP核销售额预测(2023-2030) 2不同应用分析 2.1 从不同应用, 半导体IP核主要包括如下几个方面 2.1.1 汽车 2.1.2 工业 2.1.3 消费电子 2.1.4 通信 2.1.5 医疗 2.1.6 航空航天和国防 2.1.7 其他 2.2 全球市场不同应用半导体IP核销售额对比(2019 VS 2023 VS 2030) 2.3 全球不同应用半导体IP核销售额及预测(2019-2030) 2.3.1 全球不同应用半导体IP核销售额及市场份额(2019-2023) 2.3.2 全球不同应用半导体IP核销售额预测(2023-2030) 2.4 中国不同应用半导体IP核销售额及预测(2019-2030) 2.4.1 中国不同应用半导体IP核销售额及市场份额(2019-2023)

- 2.4.2 中国不同应用半导体IP核销售额预测(2023-2030)
- 3全球半导体IP核主要地区分析
- 3.1 全球主要地区半导体IP核市场规模分析: 2019 VS 2023 VS 2030
- 3.1.1 全球主要地区半导体IP核销售额及份额(2019-2023年)
- 3.1.2 全球主要地区半导体IP核销售额及份额预测(2023-2030)
- 3.2 北美半导体IP核销售额及预测(2019-2030)
- 3.3 欧洲半导体IP核销售额及预测(2019-2030)
- 3.4 中国半导体IP核销售额及预测(2019-2030)
- 3.5 南美半导体IP核销售额及预测(2019-2030)
- 3.6 中东及非洲半导体IP核销售额及预测(2019-2030)
- 4全球半导体IP核主要企业分析
- 4.1 全球主要企业半导体IP核销售额及市场份额
- 4.2 全球主要企业总部、主要市场区域、进入半导体IP核市场日期、提供的产品及服务
- 4.3 全球半导体IP核主要企业竞争态势
- 4.3.1 半导体IP核行业集中度分析:全球 Top 5 厂商市场份额
- 4.3.2 全球半导体IP核梯队、第二梯队和第三梯队企业及市场份额
- 4.4 新增投资及市场并购活动
- 4.5 半导体IP核企业SWOT分析
- 5中国半导体IP核主要企业分析
- 5.1 中国半导体IP核销售额及市场份额(2019-2023)
- 5.2 中国半导体IP核Top 3与Top 5企业市场份额
- 6半导体IP核主要企业分析
- 6.1 ARM
- 6.1.1 ARM公司信息、总部、半导体IP核市场地位以及主要的竞争对手
- 6.1.2 ARM半导体IP核产品及服务介绍
- 6.1.3 ARM半导体IP核收入及毛利率(2019-2023)&(百万美元)

- 6.1.4 ARM公司简介及主要业务
- 6.2 新思科技
- 6.2.1 新思科技公司信息、总部、半导体IP核市场地位以及主要的竞争对手
- 6.2.2 新思科技半导体IP核产品及服务介绍
- 6.2.3 新思科技半导体IP核收入及毛利率(2019-2023)&(百万美元)
- 6.2.4 新思科技公司简介及主要业务
- 6.3 Imagination
- 6.3.1 Imagination公司信息、总部、半导体IP核市场地位以及主要的竞争对手
- 6.3.2 Imagination半导体IP核产品及服务介绍
- 6.3.3 Imagination半导体IP核收入及毛利率(2019-2023)&(百万美元)
- 6.3.4 Imagination公司简介及主要业务
- 6.4 楷登电子
- 6.4.1 楷登电子公司信息、总部、半导体IP核市场地位以及主要的竞争对手
- 6.4.2 楷登电子半导体IP核产品及服务介绍
- 6.4.3 楷登电子半导体IP核收入及毛利率(2019-2023)&(百万美元)
- 6.4.4 楷登电子公司简介及主要业务
- 6.5 CEVA
- 6.5.1 CEVA公司信息、总部、半导体IP核市场地位以及主要的竞争对手
- 6.5.2 CEVA半导体IP核产品及服务介绍
- 6.5.3 CEVA半导体IP核收入及毛利率(2019-2023)&(百万美元)
- 6.5.4 CEVA公司简介及主要业务
- 6.6 芯原微
- 6.6.1 芯原微公司信息、总部、半导体IP核市场地位以及主要的竞争对手
- 6.6.2 芯原微半导体IP核产品及服务介绍
- 6.6.3 芯原微半导体IP核收入及毛利率(2019-2023)&(百万美元)
- 6.6.4 芯原微公司简介及主要业务

- 6.7 莱迪思半导体
- 6.7.1 莱迪思半导体公司信息、总部、半导体IP核市场地位以及主要的竞争对手
- 6.7.2 莱迪思半导体半导体IP核产品及服务介绍
- 6.7.3 莱迪思半导体半导体IP核收入及毛利率(2019-2023)&(百万美元)
- 6.7.4 莱迪思半导体公司简介及主要业务
- 6.8 Sonics
- 6.8.1 Sonics公司信息、总部、半导体IP核市场地位以及主要的竞争对手
- 6.8.2 Sonics半导体IP核产品及服务介绍
- 6.8.3 Sonics半导体IP核收入及毛利率(2019-2023)&(百万美元)
- 6.8.4 Sonics公司简介及主要业务
- 6.9 Rambus
- 6.9.1 Rambus公司信息、总部、半导体IP核市场地位以及主要的竞争对手
- 6.9.2 Rambus半导体IP核产品及服务介绍
- 6.9.3 Rambus半导体IP核收入及毛利率(2019-2023)&(百万美元)
- 6.9.4 Rambus公司简介及主要业务
- 6.10 eMemory
- 6.10.1 eMemory公司信息、总部、半导体IP核市场地位以及主要的竞争对手
- 6.10.2 eMemory半导体IP核产品及服务介绍
- 6.10.3 eMemory半导体IP核收入及毛利率(2019-2023)&(百万美元)
- 6.10.4 eMemory公司简介及主要业务
- 7行业发展机遇和风险分析
- 7.1 半导体IP核 行业发展机遇及主要驱动因素
- 7.2 半导体IP核 行业发展面临的风险
- 7.3 半导体IP核 行业政策分析
- 8 研究结果
- 9研究方法与数据来源

9.1 研究方法 9.2 数据来源 9.2.1 二手信息来源 9.2.2 一手信息来源 9.3 数据交互验证 9.4 免责声明 表格和图表 表1 软核主要企业列表 表2 硬核主要企业列表 表3 固核主要企业列表 表4全球市场不同产品类型半导体IP核销售额及增长率对比(2019 VS 2023 VS 2030)&(百万美元) 表5全球不同产品类型半导体IP核销售额列表(2019-2023)&(百万美元) 表6 全球不同产品类型半导体IP核销售额市场份额列表(2019-2023) 表7全球不同产品类型半导体IP核销售额预测(2023-2030)&(百万美元) 表8 全球不同产品类型半导体IP核销售额市场份额预测(2023-2030) 表9 中国不同产品类型半导体IP核销售额(百万美元)&(2019-2023) 表10 中国不同产品类型半导体IP核销售额市场份额列表(2019-2023) 表11 中国不同产品类型半导体IP核销售额预测(2023-2030)&(百万美元) 表12 中国不同产品类型半导体IP核销售额市场份额预测(2023-2030) 表13 全球市场不同应用半导体IP核销售额及增长率对比(2019 VS 2023 VS 2030)&(百万美元) 表14 全球不同应用半导体IP核销售额列表(百万美元)&(2019-2023) 表15 全球不同应用半导体IP核销售额市场份额(2019-2023) 表16全球不同应用半导体IP核销售额预测(2023-2030)&(百万美元) 表17全球不同应用半导体IP核销售额市场份额预测(2023-2030) 表18 中国不同应用半导体IP核销售额列表(2019-2023)&(百万美元)

表19 中国不同应用半导体IP核销售额市场份额(2019-2023) 表20 中国不同应用半导体IP核销售额预测(2023-2030)&(百万美元)

表21 中国不同应用半导体IP核销售额市场份额预测(2023-2030)

表22 全球主要地区半导体IP核销售额: (2019 VS 2023 VS 2030) & (百万美元)

表23全球主要地区半导体IP核销售额列表(2019-2023年)&(百万美元)

表24 全球主要地区半导体IP核销售额及份额(2019-2023年)

表25 全球主要地区半导体IP核销售额列表预测(2023-2030)

表26 全球主要地区半导体IP核销售额及份额列表预测(2023-2030)

表27 全球主要企业半导体IP核销售额(2019-2023)&(百万美元)

表28 全球主要企业半导体IP核销售额份额对比(2019-2023)

表29 全球主要企业总部及地区分布、主要市场区域

表30 全球主要企业进入半导体IP核市场日期,及提供的产品和服务

表31 2023全球半导体IP核主要厂商市场地位(梯队、第二梯队和第三梯队)

表32 全球半导体IP核市场投资、并购等现状分析

表33 中国主要企业半导体IP核销售额列表(2019-2023)&(百万美元)

表34 中国主要企业半导体IP核销售额份额对比(2019-2023)

表35 ARM公司信息、总部、半导体IP核市场地位以及主要的竞争对手

表36 ARM半导体IP核产品及服务介绍

表37 ARM半导体IP核收入及毛利率(2019-2023)&(百万美元)

表38 ARM公司简介及主要业务

表39 新思科技公司信息、总部、半导体IP核市场地位以及主要的竞争对手

表40 新思科技半导体IP核产品及服务介绍

表41 新思科技半导体IP核收入及毛利率(2019-2023)&(百万美元)

表42 新思科技公司简介及主要业务

表43 Imagination公司信息、总部、半导体IP核市场地位以及主要的竞争对手

表44 Imagination半导体IP核产品及服务介绍

表45 Imagination半导体IP核收入及毛利率(2019-2023)&(百万美元)

表46 Imagination公司简介及主要业务

表47 楷登电子公司信息、总部、半导体IP核市场地位以及主要的竞争对手

表48 楷登电子半导体IP核产品及服务介绍

表49 楷登电子半导体IP核收入及毛利率(2019-2023)&(百万美元)

表50 楷登电子公司简介及主要业务

表51 CEVA公司信息、总部、半导体IP核市场地位以及主要的竞争对手

表52 CEVA半导体IP核产品及服务介绍

表53 CEVA半导体IP核收入及毛利率(2019-2023)&(百万美元)

表54 CEVA公司简介及主要业务

表55 芯原微公司信息、总部、半导体IP核市场地位以及主要的竞争对手

表56 芯原微半导体IP核产品及服务介绍

表57 芯原微半导体IP核收入及毛利率(2019-2023)&(百万美元)

表58 芯原微公司简介及主要业务

表59 莱迪思半导体公司信息、总部、半导体IP核市场地位以及主要的竞争对手

表60 莱迪思半导体半导体IP核产品及服务介绍

表61 莱迪思半导体半导体IP核收入及毛利率(2019-2023)&(百万美元)

表62 莱迪思半导体公司简介及主要业务

表63 Sonics公司信息、总部、半导体IP核市场地位以及主要的竞争对手

表64 Sonics半导体IP核产品及服务介绍

表65 Sonics半导体IP核收入及毛利率(2019-2023)&(百万美元)

表66 Sonics公司简介及主要业务

表67 Rambus公司信息、总部、半导体IP核市场地位以及主要的竞争对手

表68 Rambus半导体IP核产品及服务介绍

表69 Rambus半导体IP核收入及毛利率(2019-2023)&(百万美元)

表70 Rambus公司简介及主要业务

表71 eMemory公司信息、总部、半导体IP核市场地位以及主要的竞争对手 表72 eMemory半导体IP核产品及服务介绍 表73 eMemory半导体IP核收入及毛利率(2019-2023)&(百万美元) 表74 eMemory公司简介及主要业务 表75 半导体IP核行业发展机遇及主要驱动因素 表76 半导体IP核行业发展面临的风险 表77 半导体IP核行业政策分析 表78 研究范围 表79分析师列表 图表目录 图1 半导体IP核产品图片 图2 全球市场半导体IP核市场规模(销售额), 2019 VS 2023 VS 2030(百万美元) 图3 全球半导体IP核市场规模预测:(百万美元)&(2019-2030) 图4中国市场半导体IP核销售额及未来趋势(2019-2030)&(百万美元) 图5 软核产品图片 图6 全球软核规模及增长率(2019-2030)&(百万美元) 图7 硬核产品图片 图8 全球硬核规模及增长率(2019-2030)&(百万美元) 图9 固核产品图片 图10 全球固核规模及增长率(2019-2030)&(百万美元) 图11 全球不同产品类型半导体IP核市场份额(2019 & 2023) 图12 全球不同产品类型半导体IP核市场份额预测(2023 & 2030) 图13 中国不同产品类型半导体IP核市场份额(2019 & 2023) 图14 中国不同产品类型半导体IP核市场份额预测(2023 & 2030)

图15 汽车

图16 工业

图17消费电子 图18通信 图19 医疗 图20 航空航天和国防 图21 其他 图22 全球不同应用半导体IP核市场份额(2019 & 2023) 图23 全球不同应用半导体IP核市场份额预测(2023 & 2030) 图24 中国不同应用半导体IP核市场份额(2019 & 2023) 图25 中国不同应用半导体IP核市场份额预测(2023 & 2030) 图26 全球主要地区半导体IP核规模市场份额(2019 VS 2023) 图27 北美半导体IP核销售额及预测(2019-2030)&(百万美元) 图28 欧洲半导体IP核销售额及预测(2019-2030)&(百万美元) 图29 中国半导体IP核销售额及预测(2019-2030)&(百万美元) 图30 南美半导体IP核销售额及预测(2019-2030)&(百万美元) 图31 中东及非洲半导体IP核销售额及预测(2019-2030)&(百万美元) 图32 2023年全球前五大厂商半导体IP核市场份额 图33 2023全球半导体IP核梯队、第二梯队和第三梯队厂商及市场份额 图34 半导体IP核企业SWOT分析 图35 2023年中国和前五半导体IP核企业市场份额 图36 半导体IP核中国企业SWOT分析 图37 关键采访目标 图38 自下而上及自上而下验证 图39资料三角测定